

参加
無料

防災×テクノロジー 官民連携プラットフォーム

オンライン
同時開催

第12回マッチングセミナー

日時: 2026年2月3日(火)

開催場所: Tokyo Innovation Base(東京都千代田区)

東京都のスタートアップ支援拠点「Tokyo Innovation Base(東京イノベーションベース)」にて、自治体・企業・スタートアップ企業が集い、地域防災力の強化や新たな防災産業の可能性について共に考えるイベントを開催します。

社会全体のレジリエンス強化へ



災害対応を行う
地方公共団体・企業等の困りごと



マッチング



民間企業、研究機関等が持つ
先進技術・商品・サービス

「後日個別相談会(オンライン)ニーズ提供団体」

「技術・ソリューションピッチ登壇企業」「技術展示出展企業」の応募を開始します

後日
個別相談会
(オンライン)

3月開催(予定)の個別相談会でのニーズ提供団体を募集します

個別相談会で相談したい課題(ニーズ)をお持ちの自治体・企業を募集します

募集対象: 個別相談会でのニーズ提供団体(自治体・民間企業)

実施日: 3月6日(金)(予定) 実施方法: オンライン

今回ご応募いただいた団体に提案したい技術をお持ちの団体を後日募集して個別相談会を実施します

技術・
ソリューション
ピッチ

技術・ソリューションピッチへの登壇企業を募集します

セミナー当日、防災に関する技術・ソリューションをプレゼンいただける
スタートアップ企業を募集します

募集対象: 技術・ソリューションピッチ登壇企業(5~6企業を防テクPF事務局にて選定)

実施日時: 2月3日(火) 15:00~16:00(予定) 発表時間: 1社5分程度

後日ご登壇いただいた団体と導入を検討する団体との個別相談会を実施する予定です

技術
展示

技術展示に出展される企業を募集します

マッチングセミナー会場で開催される技術展示に出展される企業を募集します

募集対象: 技術展示出展企業(①フリー枠 ②コンセプト枠 ③スタートアップ枠の3種類の募集枠を設けております)

実施日時: 2月3日(火) 13:00~17:00(予定)

募集内容: ①フリー枠...防災に関する技術・ソリューションを展示いただける団体

②コンセプト枠...展示コンセプト(別紙参照)に合致した技術・ソリューションを展示いただける団体

③スタートアップ枠...防災関連の技術・ソリューションを展示いただけるスタートアップ企業

※①フリー枠は先着順。②コンセプト枠、③スタートアップ枠については、防テクPF事務局にて出展企業を選定いたします

←「後日個別相談会(オンライン)」「技術・ソリューションピッチ」「技術展示」の参加申込みは裏面を御覧ください。

開催方式・内容を変更する可能性があります。最新情報は防テクPFマッチングサイトで御確認ください。

主催: 内閣府

協力: 一般社団法人日本防災プラットフォーム、防災DX官民共創協議会

防テクPF

内閣府
Cabinet Office

後日個別相談会(オンライン)でのニーズの応募

3月開催(予定)の個別相談会(オンライン)でのニーズ提供団体募集します

個別相談会で相談したい課題をお持ちの自治体・企業を募集します

実施日:3月6日(金)(予定) 実施方法:オンライン

登録期限:2025年12月19日(金)18:00まで(募集期限を延長しました)

お申込みURL:https://boutech-pf-r6.resv.jp/direct.php?direct_id=42

※詳細は別紙資料1をご確認ください

※今回ご応募いただいた団体に提案したい技術をお持ちの団体を後日募集して個別相談会を実施します



後日個別相談会
(オンライン)
ニーズ申込

技術・ソリューションピッチへの登壇 (1社5分程度)

技術・ソリューションピッチへの登壇企業を募集します (現地参加)

セミナー当日に、防災に関する技術・ソリューションをプレゼンいただけるスタートアップ企業を募集します

実施日時:2026年2月3日(火) 15時~16時(予定)

5~6社程度を防テクPF事務局が選定、登壇いただきます。

登録期限:2025年12月19日(金)18:00まで

お申込みURL:https://boutech-pf-r6.resv.jp/direct.php?direct_id=41

※詳細は別紙資料2をご確認ください

※登壇企業と希望団体との個別相談会を後日(2026年3月(予定))実施予定です。セミナー後に希望団体の応募を受け付けます。



技術・ソリューション
ピッチ申込

技術展示への応募(①フリー枠:15団体(先着順)、②コンセプト枠:15団体、③スタートアップ枠:15団体)

技術展示に出展される企業を募集します

マッチングセミナー会場で同日開催される技術展示に出展される企業を募集します

実施日時:2026年2月3日(火) 13時~17時(予定)

登録期限:2025年12月19日(金)18:00まで

募集枠:①フリー枠(15団体・先着順):防災に関する技術・ソリューションを展示いただける団体

お申込みURL: https://boutech-pf-r6.resv.jp/direct.php?direct_id=38

②コンセプト枠(15団体):展示コンセプト(別紙参照)に合致した技術・ソリューションを展示いただける団体

お申込みURL: https://boutech-pf-r6.resv.jp/direct.php?direct_id=39

③スタートアップ枠(15団体):防災関連の技術・ソリューションを展示いただけるスタートアップ企業

お申込みURL: https://boutech-pf-r6.resv.jp/direct.php?direct_id=40

※②コンセプト枠、③スタートアップ枠については、防テクPF事務局にて出展企業を選定いたします

※募集内容、展示スペース等の詳細は別紙資料3をご確認ください



技術展示申込
①フリー枠



技術展示申込
②コンセプト枠



技術展示申込
③スタートアップ枠

「後日個別相談会(オンライン)」「技術・ソリューションピッチ」「技術展示」のお申込みには防テクPFマッチングサイトへの登録が必要です

未登録の方はこちら

防テクPFマッチングサイト登録の御案内

<https://www.bosaitech-pf.go.jp/>

登録料無料のマッチングサイトへの登録はこちら。
左記URL又は右記QRコードより登録をお願いします。



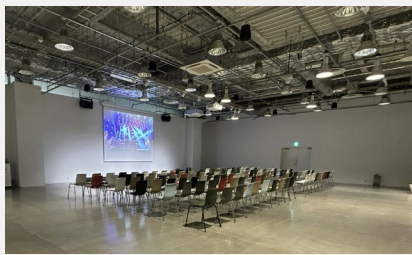
マッチングサイト登録

会場

東京都千代田区丸の内

Tokyo Innovation Base SQUARE-2

TiB Tokyo Innovation Base



東京都千代田区丸の内3丁目8-3

<https://tib.metro.tokyo.lg.jp/>

JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口 | 徒歩1分

東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D9出口すぐ

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」1出口 | 徒歩3分

セミナーのお問合せ

株式会社DNPエスピーノバージョン(内閣府委託事業受託者) 担当:那須、平沢、岡部
メール: boutech_pf@team.dnp.co.jp TEL: 03-3235-9511 (受付時間: 平日10:00~18:00)



内閣府
Cabinet Office

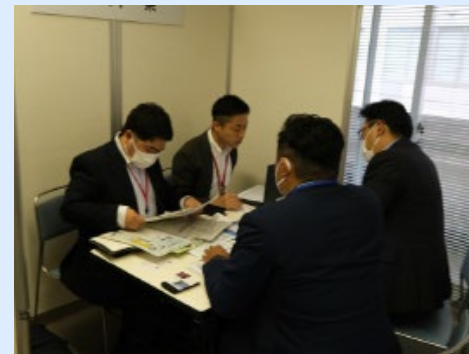
概 要

防テクPFマッチングセミナーでは、防災対応に関するニーズを持っている自治体・企業と、先進技術を持っている企業とのマッチングを促進するため、直接の「対話の場」として個別相談会を実施しており、自治体・企業のニーズに応える技術・商品・サービス等を保有する企業と対面でご相談いただける場となっております。

第12回マッチングセミナーでは、**後日個別相談会（オンライン）**を開催予定のため、**個別相談会で相談したい課題（ニーズ）をお持ちの自治体・企業を募集**します。
チラシの申込フォームから御応募ください。

開催日時：2026年3月6日（金）（予定）

開催方法：オンライン

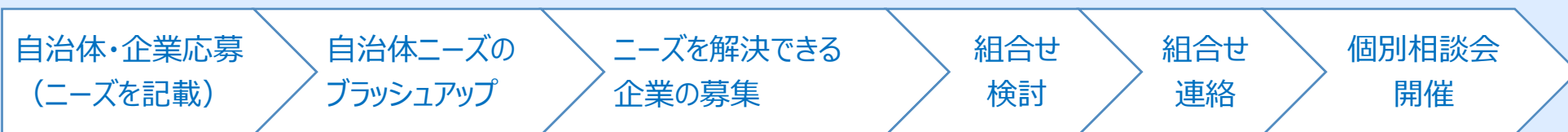


●応募から個別相談会開催までの流れ

申込フォームに現在抱える防災対策やレジリエント事業に関する課題（ニーズ）を記載いただき応募ください。

後日申込フォームに記載いただいた課題やニーズを解決できる企業を募集し、防テクPF事務局にてニーズに合致する企業を選定させていただき、個別相談会の場をセットさせていただく流れとなります。

※内閣府と連携している一般社団法人日本防災プラットフォームと協働し、ご提出いただいたニーズのブラッシュアップや企業との組合せを検討します。



概 要

セミナー当日に、防災に関する技術・ソリューションをプレゼンいただけるスタートアップ企業を募集します。

例)フェーズフリー、平時にも活用できる/投資効果の具体的な可視化が可能/ESG、レジリエンスに関する企業・経営評価に繋がる

応募条件：以下に掲げるすべての項目を満たす企業

i) 設立年数：10年未満であること

ii) 資本関係・独立性：大企業の子会社等ではなく、経営が独立していること

ただし、CVC（コーポレート・ベンチャーキャピタル）出資を受けた独立企業は可

iii) 事業の革新性・新規性：防災分野において既存市場にない新たな技術・ビジネスモデル等を目指していること

開催日時：2026年2月3日（火）15時～16時（予定）

会場：マッチングセミナー会場（Tokyo Innovation Base（東京都千代田区））

技術・サービスpitch登壇者と希望自治体・企業との個別相談会（オンライン）を2026年3月6日（金）（予定）に開催予定です

参加方法：現地参加

持ち時間：1社5分程度

募集数：5～6社

募集方法：セミナー案内チラシに記載のURLより期日までにお申し込みください。

（注意事項）

・お申込み時に御紹介いただく技術・ソリューションの詳細概要、募集テーマに対するアピールポイントを御記入ください。

・技術・ソリューションの紹介のWEBサイトがございましたらリンクURLの記載をお願いします。

・ご紹介いただく技術・ソリューションに関する資料がありましたら、下記のアドレスまでご送付をお願いいたします。

メール送付の際は、件名に「【資料送付】第12回防テクPFマッチングセミナー 技術・ソリューションpitchへの応募」と記載ください。

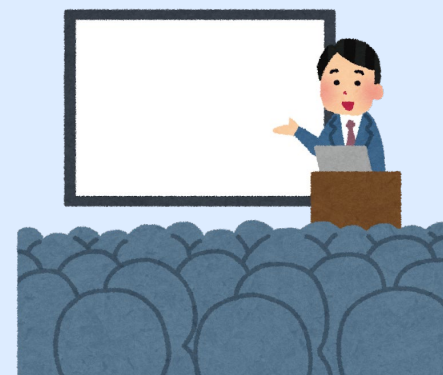
メール送付先：bosaitech-pf.r3m@cao.go.jp

・応募者が多い場合は、防テクPF事務局にて評価基準を設けて選考をさせていただきます。

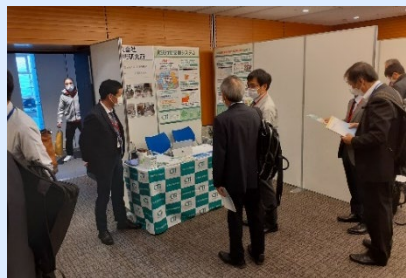
・面談を希望する自治体・企業がございました際には、2026年3月6日（金）（予定）に個別相談会（オンライン）を開催する予定であります

なお、個別相談会への参加を希望する自治体・企業の募集は、本セミナーでのpitch登壇後に募集を行います。

・ご参加の可否は2026年1月上旬を目途に御連絡いたします。



概 要



自治体・企業等の防災に関する様々な取組や技術、ソリューションを、来場者様に自由に御覧いただけるよう、展示スペースを設置いたします。ポスター・チラシ・リーフレットなどを中心に、様々な展示物を展示いただけるよう、展示パネル・机等を会場に御用意いたしました。

第12回マッチングセミナーでは、幅広く技術展示を募集する従来の①フリー枠に加え、展示のテーマを絞った②コンセプト枠、スタートアップ企業に限定した③スタートアップ枠の3種類の枠を設けております。

以下概要をご確認いただき、チラシの各申込フォームより御応募ください。

	募集属性	募集内容	選定方法	募集枠
①フリー枠	企業・自治体	防災に関する様々な取組や技術・ソリューションをお持ちの企業・自治体を幅広く募集。	先着順	15枠
②コンセプト枠	企業	以下のいずれかに該当する技術・ソリューションをお持ちの企業を募集。 ・フェーズフリー/平時の利活用ができる技術・ソリューション ・投資効果の具体的な可視化が可能な技術・ソリューション ・ESG/レジリエンスに関する企業・経営評価につながる技術・ソリューション	募集枠を超える場合、内閣府にて個別に選定	15枠
③スタートアップ枠	スタートアップ企業	以下のすべての項目を満たすスタートアップ企業を募集。 i) 設立年数：10年未満であること ii) 資本関係・独立性：大企業の子会社等ではなく、経営が独立していること ただし、CVC（コーポレート・ベンチャーキャピタル）出資を受けた独立企業は可 iii) 事業の革新性・新規性：防災分野において既存市場にない新たなビジネスモデルを目指していること	募集枠を超える場合、内閣府にて個別に選定	15枠

(注意事項)

- ・①フリー枠については先着順のため、規定数を超えた場合は申込期間中でも受付を終了いたします。
- ・②コンセプト枠、③スタートアップ枠については、応募者が多い場合は防テクPF事務局にて評価基準を設けて選考をさせていただきます。展示いただく技術・サービスに関する資料がありましたら、下記のアドレスまでご送付をお願いいたします。
- メール送付の際は、件名に「【資料送付】第12回防テクPFマッチングセミナー 技術展示（〇〇〇〇枠）への応募」と記載ください。
- メール送付先：bosaitech-pf.r3m@cao.go.jp
- ・展示時間は13:00～17:00（予定）となります。展示物の設置・撤去はイベント当日にお願いいたします。
- ・展示物は、出展者にて持込み・設置し、撤収をお願いいたします。事務局では展示物の印刷・搬出入・設置を行いません。
- ・展示ブースのイメージは右のとおりです。事務局側では、側面パネルと机を用意いたします。（サイズは変更となる可能性がございます）
- ・電源の御用意はございません、工事が必要な展示もお控えください。
- ・展示ブースには、展示物を設置するほか、説明者に常駐いただくことも可能です。
- ・会場施設での宅急便の受け置きはできません。
- ・ご参加の可否は2026年1月上旬を目途に御連絡いたします。

